PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-195497

(43) Date of publication of application: 09.07.2003

(51)Int.Cl.

G03F 7/027 C08F 2/44 C08F 20/26 C08F299/02 G03F 7/004

(21)Application number: 2001-395247

(71)Applicant: NIPPON SHOKUBAI CO LTD

(22)Date of filing:

26.12.2001

(72)Inventor: AWAJI TOSHIO

FUKADA AKIHIKO

(54) PHOTOCURING COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photocuring composition and an inorganic powder— containing photocuring composition having sufficient photocuring property, giving a pattern of high resolution when a photolithographic method is used, and showing excellent pyrolytic property during calcination.

SOLUTION: The photocuring composition comprises a compound (A1) having a group having a (meth)acryloyl group and a photopolymerization initiator (B). The group having a (meth)acryloyl group is expressed by general formula (1) and/or general formula (2). In formula (1), R1 represents a hydrogen atom or a methyl group, R2 represents an organic residue and R3 represents a hydrogen atom or an organic residue. In formula (2), R4 represents a hydrogen atom or a methyl group, R5 represents an organic residue and R6 represents a hydrogen atom or an organic residue.

$$CB_2 = CR' - COO - R^2 - O - CH - O -$$

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-195497 (P2003-195497A)

(43)公開日 平成15年7月9日(2003.7.9)

(51) Int.Cl. ⁷	徽 別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
G03F 7/027	502	G03F	7/027	502	2 H O 2 5
C08F 2/44		C08F	2/44		A 4J011
20/26			20/26		4J027
299/02		2	299/02		4J100
G03F 7/004	501	G03F	7/004	50	L
		審查請求	未請求	請求項の数 5	OL (全 15 頁)
(21) 出願番号	特願2001-395247(P2001-395247)	(71)出願人		4628 会社日本触媒	
(22)出願日	平成13年12月26日(2001.12.26)				高麗橋4丁目1番1号
		(72)発明者	1 淡路	敏夫	
				f吹田市西御旅 ^田 速媒内	[5番8号 株式会社
		(72)発明者		亮彦	
		(14/30/31/2	大阪		丁5番8号 株式会社
		(74)代理人	10008	6586	
			弁理:	t 安富 康男	(外1名)
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光硬化性組成物

(57) 【要約】

【課題】 充分な光硬化性を有し、フォトリソグラフィー法を用いた場合には、高解像度のパターンが得られ、しかも、焼成時の熱分解性に優れた光硬化性組成物及び無機粉体含有光硬化性組成物を提供する。

【解決手段】 (メタ) アクリロイル基を有する基をもつ化合物 (A1) 及び光重合開始剤 (B) を含有する光硬化性組成物であって、該(メタ) アクリロイル基を有する基は、下記一般式(1);

成物を提供する。 【化1】
$${
m CH_2}{=}{
m CR}^1{=}{
m COO}{=}{
m R}^2{=}{
m O}{=}{
m CH}{=}{
m O}{=}{
m CH}_2{
m R}^3$$
 (1)

(式中、 R^1 は、水素原子又はメチル基を表す。 R^2 は、 有機残基を表す。 R^3 は、水素原子又は有機残基を表

(式中、R⁴は、水素原子又はメチル基を表す。R⁵は、 有機残基を表す。R⁶は、水素原子又は有機残基を表 す。)で表される光硬化性組成物。

す。) 及び/又は下記一般式(2);

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (メタ)アクリロイル基を有する基をも つ化合物(A1)及び光重合開始剤(B)を含有する光

$$CH_2 = CR^1 - COO - R^2 - O - CH - O - CH_2R^3$$
 (1)

(式中、R1は、水素原子又はメチル基を表す。R2は、 有機残基を表す。R³は、水素原子又は有機残基を表

(式中、R⁴は、水素原子又はメチル基を表す。R⁵は、 有機残基を表す。R⁶は、水素原子又は有機残基を表 す。)で表されることを特徴とする光硬化性組成物。

(メタ)アクリロイル基を有する基とカ

$$CH_2 = CR^1 - COO - R^2 - O - CH - O - CH_2R^3$$
 (1)

(式中、R¹は、水素原子又はメチル基を表す。R²は、 有機残基を表す。R³は、水素原子又は有機残基を表

(式中、R4は、水素原子又はメチル基を表す。R5は、 有機残基を表す。R6は、水素原子又は有機残基を表 す。)で表されることを特徴とする光硬化性組成物。

【請求項3】 前記 (メタ) アクリロイル基を有する基 は、(メタ)アクリロイル基とビニルエーテル基とを共 に有する化合物(a)中のビニルエーテル基と、水酸基 及び/又はカルボキシル基を有する化合物(b)中の水 30

$$CH_2 = CR^7 - COO - R^8 - O - CH = CHR^9$$
 (3)

(式中、R⁷は、水素原子又はメチル基を表す。R⁸は、 有機残基を表す。R⁹は、水素原子又は有機残基を表 す。)で表される(メタ)アクリル酸エステル類である ことを特徴とする請求項1、2又は3記載の光硬化性組

【請求項5】 請求項1、2、3又は4に記載の光硬化 性組成物に、無機粉体(C)を混合してなることを特徴 とする無機粉体含有光硬化性組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光硬化性組成物に 関する。詳しくは、光硬化されて得られる硬化物が易熱 分解性を有する光硬化性組成物、及び、光硬化されて得 られる無機粉体含有硬化物中の有機成分が易熱分解性を 有する無機粉体含有光硬化性組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】無機物による成形体やそれにより形成さ

硬化性組成物であって、該(メタ)アクリロイル基を有 する基は、下記一般式 (1): 【化1】

$$(2)$$
 (2) $(2$

す。) 及び/又は下記一般式 (2) ;

す。)及び/又は下記一般式(2);

始剤(B)を含有する光硬化性組成物であって、該(メ タ)アクリロイル基を有する基は、下記一般式(1): [化3]

酸基及び/又はカルボキシル基とが付加反応することに より形成された基であることを特徴とする請求項1又は 2 記載の光硬化性組成物。

【請求項4】 前記(メタ)アクリロイル基とビニルエ 一テル基とを共に有する化合物 (a) は、下記一般式 (3); 【化5】

$$H = CHR^9$$
 (3)

であるが、このような成形体やパターンを形成する方法 としては、従来より、金属粉体、金属酸化物粉体、蛍光 粉体、ガラスフリット等の無機粉体をバインダー樹脂と 混合してペースト状の組成物を調製し、この組成物から 所定の形状やパターンを形成した後、焼成して有機物を 熱分解することにより形成する方法が知られている。

【0003】また緻密なパターンを得るために、バイン ダー樹脂として、光硬化性を有し、かつ、現像可能な樹 脂を用いてペースト状の組成物を調製し、フォトリソグ ラフィー法により所定のパターンを形成した後、焼成し て有機物を熱分解することにより、無機物によるパター ンを形成する方法も知られている。

【0004】光硬化性を有するバインダー樹脂を用いる 技術としては、例えば、特開2000-298336号 公報には、(A)無機粉末と、(B)セルロース系カル ボン酸変性感光性バインダー樹脂と、(C)光反応性モ ノマーと、(D)光重合開始剤とを含有しているアルカ れるパターンは、電子材料等の分野において有用なもの 50 リ現像性感光性ペースト組成物が開示されている。また 特開平10-306101号公報には、(a)変性セルロース化合物、(b)光重合開始剤、(c)エチレン性化合物、(d)無機及び/又は金属粉末を含有してなる光重合性樹脂組成物が開示されている。

【0005】しかしながら、これらの技術においては、熱分解によってバインダー樹脂を完全に除去するためには、かなりの高温条件下で長時間かけて焼成を実施しなければならず、また、熱分解が不完全になりやすく、焼成して有機物を熱分解することにより形成される無機成形体や無機パターン中にバインダー樹脂由来の有機物が 10残存しやすいことから、この点において工夫の余地があった。更に、フォトリソグラフィー法によるパターン形成においては、これらバインダー樹脂の光硬化性が充分ではなく、パターンの解像度が充分でないことから、この点においても工夫の余地があった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記現状に 鑑みてなされたものであり、充分な光硬化性を有し、フ オトリソグラフィー法を用いた場合には、高解像度のパ ターンが得られ、しかも、焼成時の熱分解性に優れた光 20 硬化性組成物及び無機粉体含有光硬化性組成物を提供す ることを目的とするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、無機物による成形体やパターンを形成し得る組成物について種々検討した結果、光硬化性を有する化合物及び光重合開始 剤を含有する光硬化性組成物が緻密なパターンを形成し得ることから有用であることに着目し、光硬化性を有す

CH-O

 CH_2R^6

【OO1O】(式中、 R^1 は、水素原子又はメチル基を表す。 R^2 は、有機残基を表す。 R^3 は、水素原子又は有機残基を表す。)及び/又は下記一般式(2);

 $CH_2 = CR^4 - COO - R^5 - O$

【 O O 1 2 】(式中、R⁴は、水素原子又はメチル基を 表す。R⁵は、有機残基を表す。R⁶は、水素原子又は有 機残基を表す。)で表される光硬化性組成物である。

【0013】本発明はまた、(メタ)アクリロイル基を有する基とカルボキシル基とを併せもつ化合物(A2)及び光重合開始剤(B)を含有する光硬化性組成物であって、上記(メタ)アクリロイル基を有する基は、上記一般式(1)及び/又は上記一般式(2)で表される光硬化性組成物でもある。

【OO14】本発明は更に、上記光硬化性組成物に、無機粉体(C)を混合してなる無機粉体含有光硬化性組成物でもある。以下に本発明を詳述する。

【0015】本発明の光硬化性組成物は、(メタ)アク 50 炭素数2~18の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン

る化合物としては、(メタ)アクリロイル基と-O-C HR-O-又は-O-CHR-O-CO-で表されるア セタール基又はヘミアセタールエステル基とを有する特 定の基をもつ化合物が(メタ)アクリロイル基により充 分な光硬化性を有し、また、一〇一〇HR一〇一又は一 O-CHR-O-CO-で表されるアセタール基又はへ ミアセタールエステル基に起因して熱分解しやすいとい う特性が発揮されることから、焼成時の熱分解性に優れ たものとなることを見いだした。また、このような特定 の基とカルボキシル基とを併せもつ化合物を用いると、 フォトリソグラフィー法を用いた場合にカルボキシル基 に起因してアルカリ現像性に優れた性能を発揮し、溶剤 現像を用いた場合と同様に高解像度のパターンが得られ ることも見いだし、上記課題をみごとに解決することが できることに想到した。更に、このような光硬化性組成 物に、無機粉体を混合してなる無機粉体含有光硬化性組 成物は、光硬化性組成物における性能を充分に発揮して 無機物による成形体や緻密なパターンを形成することが できることから、電子材料等の様々な用途に好適に適用 することができることも見いだし、本発明に到達したも のである。

【0008】すなわち本発明は、(メタ)アクリロイル基を有する基をもつ化合物(A1)及び光重合開始剤(B)を含有する光硬化性組成物であって、上記(メタ)アクリロイル基を有する基は、下記一般式(1);【0009】

リロイル基を有する基をもつ化合物(A 1)及び/又は (メタ) アクリロイル基を有する基とカルボキシル基と を併せもつ化合物(A 2)、並びに、光重合開始剤 (B) を含有するものである。上記(メタ)アクリロイ ル基を有する基としては、上記一般式(1)及び/又は 上記一般式(2) で表される。これらの基においては、

(2)

ル基を有する基としては、上記一般式(1)及び/又は 上記一般式(2)で表される。これらの基においては、 (メタ)アクリロイル基と一〇一〇H(CH2 R³)一〇 一又は一〇一〇H(CH2 R⁶)一〇一〇〇一で表される アセタール基又はヘミアセタールエステル基とを有する ことになる。

【0016】上記一般式(1)及び一般式(2)において、R²及びR⁵で表される有機残基としては、例えば、 農事物2~18の直鎖サー分岐サンは環状のアルキレン

基、炭素数2~20のアルコキシアルキレン基、炭素数 2~8のハロゲン化(例えば塩素化、臭素化又はフッ素 化)アルキレン基、末端水酸基を除くポリエチレングリ コール骨格、末端水酸基を除くポリプロピレングリコー ル骨格、末端水酸基を除くポリブチレングリコール骨 格、アリール基等が挙げられる。これらの中でも、重合 度が1~1万のポリエチレングリコール骨格、ポリプロ ピレングリコール骨格、ポリブチレングリコール骨格、 炭素数1~4のアルキル基が好適である。より好ましく は、重合度が1~100のポリエチレングリコール骨 格、ポリプロピレングリコール骨格、ポリブチレングリ コール骨格、炭素数2のアルキレン基(-CH2CH 2-)、炭素数3のアルキレン基 (-CH2CH2CH 2一) であり、更に好ましくは、重合度が1~15のポ リエチレングリコール骨格、ポリプロピレングリコール 骨格、ポリブチレングリコール骨格である。なお本明細 書中において、有機残基とは、基や化合物を構成する基 本構造に結合している有機基を意味する。

【OO17】またR3及びR6で表される有機残基として は、例えば、炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状 20 のアルキル基、炭素数6~11の置換されていてもよい 芳香族基等が挙げられる。これらの中でも、炭素数1~ 2のアルキル基が好適である。なお上記化合物の1分子 が(メタ)アクリロイル基を有する基を複数有する場合 には、上記有機残基はそれぞれ同一であってもよく異な っていてもよい。

【0018】上記(メタ)アクリロイル基を有する基 は、(メタ)アクリロイル基とビニルエーテル基とを共 に有する化合物(a)中のビニルエーテル基と、水酸基 及び/又はカルボキシル基を有する化合物(b)中の水 30 酸基及び/又はカルボキシル基とが付加反応することに より形成された基であることが好ましい。この場合、本 発明における(メタ)アクリロイル基を有する基をもつ 化合物(A1)及び/又は(メタ)アクリロイル基を有 する基とカルボキシル基とを併せもつ化合物(A2) は、(メタ)アクリロイル基を有する基が、水酸基及び /又はカルボキシル基を有する化合物 (b) により形成

 $CH_2 = CR^7 - COO - R^8 - O - CH = CHR^9$

【0024】(式中、R⁷は、水素原子又はメチル基を 表す。R⁸は、有機残基を表す。R⁹は、水素原子又は有 機残基を表す。)で表される(メタ)アクリル酸エステ ル類であることが好ましい。上記一般式 (3) におい

て、R⁸で表される有機残基としては、上記R²及び上記 R⁵で表される有機残基と同様であり、R⁹で表される有 機残基としては、上記R3及び上記R6で表される有機残 基と同様である。

【0025】上記一般式(3)で表される(メタ)アク リル酸エステル類としては、以下に例示する化合物等が 挙げられる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を 50 クリル酸1-メチル-2-ビニロキシプロピル、(メ

される有機残基に結合した構造を有することになる。

【0019】上記(メタ)アクリロイル基を有する基の 形成に(メタ)アクリロイル基とビニルエーテル基とを 共に有する化合物(a)を用いると、化合物(a)中の ビニルエーテル基と、化合物(b)中の水酸基及び/又 はカルボキシル基との付加反応を穏やかな条件で行うこ とができるので、生成物が着色することなく、簡便に (メタ) アクリロイル基を有する基を形成することがで きる。なお化合物 (b) 中の水酸基及び/又はカルボキ 10 シル基は、その全部が化合物(a)中のビニルエーテル 基と付加反応してもよく、その一部が付加反応してもよ い。また、これらの化合物はそれぞれ単独で用いてもよ く、2種以上を併用してもよい。

【0020】上記一般式(1)及び/又は一般式(2) で表される(メタ)アクリロイル基を有する基の形成に おいて、上記(メタ)アクリロイル基とビニルエーテル 基とを共に有する化合物(a)と上記水酸基及び/又は カルボキシル基を有する化合物(b)との反応モル比と しては、本発明の光硬化性組成物の用途、所望する物性 等により適宜設定すればよいが、例えば、化合物 (b) における水酸基及び/又はカルボキシル基1モルに対し て化合物(a)は、O. O2モル以上が好ましい。より 好ましくは0.1モル以上であり、更に好ましくは0. 2モル以上である。また、10モル以下が好ましい。よ り好ましくは5モル以下であり、更に好ましくは1.5 モル以下である。

【0021】また化合物(a)と化合物(b)との付加 反応の方法としては、例えば、付加反応させる際の添加 方法としては、反応初期に一括して仕込んでもよく、ど ちらか又は両方を連続又は断続的に反応系中に添加して もよい。また、上記付加反応は、触媒の存在下に行なわ れることが好ましい。

【0022】上記(メタ)アクリロイル基とビニルエー テル基とを共に有する化合物(a)としては、例えば、 下記一般式 (3):

[0023]

【化8】

(3)

併用してもよい。(メタ)アクリル酸2-ビニロキシエ チル、(メタ)アクリル酸3-ビニロキシプロピル、 (メタ) アクリル酸 1-メチル-2-ビニロキシエチ ル、(メタ)アクリル酸2-ビニロキシプロピル、(メ タ) アクリル酸4ービニロキシブチル、(メタ) アクリ ル酸 1 - メチル - 3 - ビニロキシプロピル、(メタ)ア クリル酸 1 ービニロキシメチルプロピル、(メタ) アク リル酸2-メチル-3-ビニロキシプロピル、(メタ) アクリル酸1,1ージメチルー2ービニロキシエチル、 (メタ) アクリル酸3-ビニロキシブチル、(メタ) ア

タ) アクリル酸2-ビニロキシブチル、(メタ) アクリ ル酸 4 - ビニロキシシクロヘキシル、(メタ)アクリル 酸6-ビニロキシヘキシル、(メタ)アクリル酸4-ビ ニロキシメチルシクロヘキシルメチル、(メタ)アクリ ル酸3ービニロキシメチルシクロヘキシルメチル、(メ タ) アクリル酸2-ビニロキシメチルシクロヘキシルメ チル、(メタ) アクリル酸 p ービニロキシメチルフェニ ルメチル、(メタ)アクリル酸mービニロキシメチルフ ェニルメチル、(メタ)アクリル酸o-ビニロキシメチ ルフェニルメチル。

【〇〇26】(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシエト キシ) エチル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロキシイ ソプロポキシ)エチル、(メタ)アクリル酸2-(ビニ ロキシエトキシ)プロピル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシエトキシ) イソプロピル、(メタ) アクリ ル酸2-(ビニロキシイソプロポキシ)プロピル、(メ タ) アクリル酸2-(ビニロキシイソプロポキシ) イソ プロピル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシエトキ シエトキシ) エチル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロ キシエトキシイソプロポキシ) エチル、(メタ) アクリ 20 ル酸2-(ビニロキシイソプロポキシエトキシ)エチ ル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシイソプロポキ シイソプロポキシ) エチル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロキシエトキシエトキシ) プロピル、(メタ) ア クリル酸2-(ビニロキシエトキシイソプロポキシ)プ ロピル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシイソプロ ポキシエトキシ) プロピル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロキシイソプロポキシイソプロポキシ) プロピ ル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシエトキシエト キシ) イソプロピル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロ 30 キシエトキシイソプロポキシ) イソプロピル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロキシイソプロポキシエトキシ) イソプロピル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシイ ソプロポキシイソプロポキシ)イソプロピル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロキシエトキシエトキシエトキ シ) エチル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロキシエト キシエトキシエトキシエトキシ)エチル、(メタ)アク リル酸2-(イソプロペノキシエトキシ)エチル、(メ タ) アクリル酸2-(イソプロペノキシエトキシエトキ シ) エチル、(メタ) アクリル酸2-(イソプロペノキ 40 シエトキシエトキシエトキシ) エチル、(メタ) アクリ ル酸2-(イソプロペノキシエトキシエトキシエトキシ エトキシ)エチル、(メタ)アクリル酸ポリエチレング リコールモノビニルエーテル、(メタ)アクリル酸ポリ プロピレングリコールモノビニルエーテル。

【0027】上記水酸基及び/又はカルボキシル基を有 する化合物(b)としては、低分子化合物やオリゴマ 一、重合体のいずれの形態であってもよく、例えば、以 下の(1)~(3)に記載する化合物等が挙げられる。 また、これらは単独で用いてもよく、2種以上を併用し 50 を有する化合物(b)の中でも、1分子中に水酸基及び

てもよい。(1)水酸基を有する化合物;メタノール、 エタノール、プロパノール、ブタノール、ヘキサノー ル、ポリエチレングリコールモノアルキルエーテル、ポ リプロピレングリコールモノアルキルエーテル等の一価 アルコール類;エチレングリコール、ジエチレングリコ ール、1,3-プロパンジオール、2-メチル-1,3 - プロパンジオール、1, 4 - ブタンジオール、1, 3 ーブタンジオール、2、3ーブタンジオール、ジプロピ レングリコール、1,5-ペンタンジオール、1,6-10 ヘキサンジオール、2,2ージメチルー1,3ープロパ ンジオール (ネオペンチルグリコール)、2ーエチルー 1,4-ブタンジオール、1,7-ヘプタンジオール、 1,8-オクタンジオール、1,9-ノナンジオール、 1, 10ーデカンジオール、1, 4ーシクロヘキサンジ オール、1,4ージメチロールシクロヘキサン、2,2 ージエチルー1,3ープロパンジオール、3ーメチルー 1, 4-ペンタンジオール、2, 2-ジエチルー1, 3 ーブタンジオール、4,5ーノナンジオール、トリエチ レングリコール、水素化ビスフェノールA、水素化ビス フェノールAのアルキレンオキサイド付加物、ビスフェ ノールAのアルキレンオキサイド付加物、ポリエチレン グリコール、ポリプロピレングリコール、トリメチロー ルエタン、トリメチロールプロパン、グリセリン、ポリ グリセリン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリ トール等の多価アルコール類:ソルビトール、キシリト ール、キシリロース、グルコース、フルクトース、マン ニット等の糖類:不飽和ポリエステル、飽和ポリエステ ル、エポキシアクリレート等の水酸基含有重縮合体;水 酸基を有する重合体;セルロース、でんぷん、デキスト ラン: フェノール、クレゾール、ビスフェノール等のフ ェノール化合物。

【〇〇28】(2)カルボキシル基を有する化合物;ぎ 酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、グルタミン酸等の一価 カルボン酸;アジピン酸、ピメリン酸、アゼライン酸、 セバシン酸、マレイン酸、フマル酸、テトラヒドロフタ ル酸、ヘキサヒドロフタル酸、ダイマ一酸、ブタンテト ラカルボン酸等の多価カルボン酸; カルボキシル基を有 するエポキシアクリレート、不飽和ポリエステル、飽和 ポリエステル等のカルボキシル基含有重縮合体:カルボ キシル基を有する重合体;カルボキシメチルセルロー ス。

(3) 水酸基とカルボキシル基を共に有する化合物;ヒ ドロキシ酢酸、乳酸、グリセリン酸、酒石酸、クエン 酸、ジメチロールプロピオン酸等のヒドロキシ酸類;ヒ ドロキシ安息香酸、ヒドロキシナフトエ酸;不飽和ポリ エステル、飽和ポリエステル等の水酸基とカルボキシル 基を有する重縮合体;水酸基とカルボキシル基を有する

【〇〇29】上述した水酸基及び/又はカルボキシル基

/又はカルボキシル基を2個以上含む化合物、エポキシ アクリレート、カルボキシル基を有するエポキシアクリ レート、不飽和ポリエステル、飽和ポリエステル等の水 酸基及び/又はカルボキシル基を2個以上含む重縮合 体、水酸基及び/又はカルボキシル基を有する重合体が 好適である。

【0030】上記エポキシアクリレートは、1分子中に 2個以上エポキシ基を有するエポキシ化合物と不飽和一 塩基酸を開環付加反応させて得られる。この開環付加に より水酸基が生成される。

【0031】上記エポキシアクリレートの製造原料とな るエポキシ化合物の例としては、プロピレングリコール ジグリシジルエーテル、ジエチレングリコールジグリシ ジルエーテル、1,4-ブタンジオールジグリシジルエ ーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテ ル、水素化ビスフェノールAのジグリシジルエーテル、 ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリプ ロピレングリコールジグリシジルエーテル、グリセリン ジグリシジルエーテル、グリセリントリグリシジルエー テル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテ ル、ポリグリセリンポリグリシジルエーテル等の多価ア ルコールのグリシジルエーテル化物;アジピン酸ジグリ シジルエステル、セパシン酸ジグリシジルエステル、ア ゼライン酸ジグリシジルエステル、テレフタル酸ジグリ シジルエステル、ダイマ一酸ジグリシジルエステル等の 多価カルボン酸のグリシジルエステル化物:ビス(2. 3ーエポキシシクロペンチル) エーテル、ジシクロペン タジエンジオキサイド、2,2-ビス(3,4-エポキ シシクロヘキシル)プロパン、3,4-エポキシシクロ ヘキシルメチルー(3,4-エポキシ)シクロヘキサン 30 カルボキシレート、3、4-エポキシー6-メチルシク ロヘキシルメチルー4ーエポキシー6ーメチルシクロヘ キサンカルボキシレート、ビス(3, 4-エポキシー6 ーメチルシクロヘキシルメチル)アジペート等の脂環式 エポキシ化合物;ビスフェノール型エポキシ樹脂等が挙 げられる。

【0032】また、これらのエポキシ樹脂の2分子以上 を、多塩基酸、ポリフェノ―ル化合物、多官能アミノ化 合物、多価チオール等の鎖延長剤との反応によって結合 して鎖延長したものも用いることができる。これらは単 40 独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【〇〇33】上記エポキシアクリレートの製造原料とな る不飽和一塩基酸としては、アクリル酸、メタクリル 酸、これらカルボン酸の誘導体等が挙げられる。これら は単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0034】またエポキシアクリレートとしては、エポ キシアクリレートが有するアルコール性水酸基を部分的 に多価イソシアネート化合物と反応させて高分子量化し たエポキシアクリレート、又は、エポキシアクリレート が有するアルコール性水酸基に部分的に酸無水物が付加 50

して生成したカルボキシル基を多官能エポキシ化合物と 反応させて高分子量化したエポキシアクリレート等も用 いることができる。

【0035】上記不飽和ポリエステルは、不飽和多塩基 酸を主成分とする酸成分と、多価アルコール及び/又は エポキシ化合物を主成分とする多価アルコール成分とを 縮重合して得られる重合体である。

【0036】上記不飽和ポリエステルの製造原料となる 酸成分は、必要に応じて、脂肪族飽和多塩基酸や芳香族 飽和多塩基酸等の飽和多塩基酸を含んでいてもよく、又 は、アクリル酸、メタクリル酸、ケイ皮酸、これらカル ボン酸の誘導体等の不飽和一塩基酸や、飽和一塩基酸等 の一塩基酸を含んでいてもよい。また、多価アルコール 成分は、必要に応じて、ヒドロキシジシクロペンタジェ ン、ベンジルアルコール、アリルアルコール等の一価ア ルコールを含んでいてもよい。

【0037】また不飽和ポリエステルとしては、不飽和 ポリエステルの末端カルボキシル基にグリシジル(メ タ)アクリレートを開環付加させて得られる(メタ)ア クリレート変性不飽和ポリエステル等も用いることがで きる。

【0038】上記酸成分の主成分である不飽和多塩基酸 としては、例えば、マレイン酸、フマル酸、アコニット 酸、イタコン酸等の α , β -不飽和多塩基酸;ジヒドロ ムコン酸等の β , γ -不飽和多塩基酸等が挙げられる。 また、不飽和多塩基酸の代わりに、不飽和多塩基酸の誘 導体を用いることもできる。このような誘導体として は、例えば、上記不飽和多塩基酸の無水物;上記不飽和 多塩基酸のハロゲン化物;上記不飽和多塩基酸のアルキ ルエステル等が挙げられる。これら不飽和多塩基酸や誘 導体は、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよ

【0039】上記飽和多塩基酸としては、例えば、マロ ン酸、コハク酸、メチルコハク酸、2,2-ジメチルコ ハク酸、2, 3ージメチルコハク酸、ヘキシルコハク 酸、グルタル酸、2ーメチルグルタル酸、3ーメチルグ ルタル酸、2, 2ージメチルグルタル酸、3, 3ージメ チルグルタル酸、3,3-ジエチルグルタル酸、アジピ ン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシ ン酸等の脂肪族飽和多塩基酸;フタル酸、イソフタル 酸、テレフタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸等 の芳香族飽和多塩基酸;ヘット酸、1,2ーテトラヒド ロフタル酸、1,2-ヘキサヒドロフタル酸、1,1-シクロブタンジカルボン酸、5-ノルボルネン-2,3 ージカルボン酸、transー1,4-シクロヘキサン ジカルボン酸等の脂環族飽和多塩基酸等が挙げられる。 また、飽和多塩基酸の代わりに、飽和多塩基酸の誘導体 を用いることもできる。このような誘導体としては、例 えば、上記飽和多塩基酸の無水物;上記飽和多塩基酸の ハロゲン化物;上記飽和多塩基酸のアルキルエステル等

が挙げられる。これら飽和多塩基酸や誘導体は、単独で 用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【〇〇40】上記多価アルコールとしては、例えば、エ チレングリコール、ジエチレングリコール、1,3-プ ロパンジオール、2-メチルー1、3-プロパンジオー ル、1,4-ブタンジオール、1,3-ブタンジオー ル、2,3ーブタンジオール、ジプロピレングリコー ル、1,5-ペンタンジオール、1,6-ヘキサンジオ ール、2, 2-ジメチルー1, 3-プロパンジオール (ネオペンチルグリコール)、2-エチル-1, 4-ブ 10 タンジオール、1, 7ーヘプタンジオール、1, 8ーオ クタンジオール、1、9ーノナンジオール、1、10-デカンジオール、1,4-シクロヘキサンジオール、 1, 4-ジメチロールシクロヘキサン、2, 2-ジエチ ルー1, 3ープロパンジオール、3ーメチルー1, 4ー ペンタンジオール、2, 2-ジエチルー1, 3-ブタン ジオール、4,5ーノナンジオール、トリエチレングリ コール、グリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタ エリスリトール、ジペンタエリスリトール、水素化ビス フェノールA、水素化ビスフェノールAのアルキレンオ 20 キサイド付加物、ビスフェノールAのアルキレンオキサ イド付加物等が挙げられる。これらは単独で用いてもよ く、2種以上を併用してもよい。

【OO41】上記エポキシ化合物としては、例えば、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド、ブチレンオキシド、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート、ビスフェノールAのジグリシジルエーテル等が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0042】上記飽和ポリエステルは、不飽和多塩基酸 30 を用いない以外は、上述の不飽和ポリエステルと全く同様に得られる。上記水酸基を有する重合体を得る方法としては、例えば、(1)水酸基を有する単量体を単独重合あるいは共重合する方法、(2)カルボキシル基を有する単量体を単独重合あるいは共重合した後、そのカルボキシル基にグリシジル基を有する化合物を付加反応して水酸基を生成させる方法、(3)グリシジル基を有する単量体を単独重合あるいは共重合した後、そのグリシジル基にカルボキシル基を有する化合物を付加反応して水酸基を生成させる方法、(4)酢酸ビニルのようなビ 40ニルエステル化合物の単独重合あるいは共重合により得られた重合体の全部あるいは部分ケン化する方法、

(5) 水酸基を有する重合開始剤又は連鎖移動剤を使用する方法等が挙げられるが、これらの方法に限定されるものではない。これらの方法は単独で用いてもよいし、2つ以上の方法を組合せて用いることも可能である。

【0043】上記カルボキシル基を有する重合体を得る方法としては、例えば、(1)カルボキシル基を有する単量体を単独重合あるいは共重合する方法、(2)酸無水物基を有する単量体を単独重合あるいは共重合した

後、その酸無水物基に水酸基を有する化合物を付加反応 してカルボキシル基を生成させる方法、(3)水酸基を 有する単量体を単独重合あるいは共重合した後、その水 酸基に酸無水物基を有する化合物を付加反応してカルボ キシル基を生成させる方法、(4)カルボキシル基を有 する重合開始剤又は連鎖移動剤を使用する方法等が挙げ られるが、これらの方法に限定されるものではない。こ れらの方法は単独で用いてもよいし、2つ以上の方法を 組合せて用いることも可能である。

【0044】上記の水酸基及びカルボキシル基を含有す る重合体を得るには、例えば、上記の水酸基を有する重 合体を得る方法とカルボキシル基を有する重合体を得る 方法を、適宜組合せることによる方法がある。上記の水 酸基を有する単量体としては、例えば、(メタ)アクリ ル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2-ヒ ドロキシプロピル、(メタ) アクリル酸2-ヒドロキシ ブチル、ジエチレングリコールモノ(メタ)アクリレー ト、プロピレングリコールモノ(メタ)アクリレート、 アリルアルコール、ヒドロキシエチルビニルエーテル、 ヒドロキシブチルビニルエーテル、pーヒドロキシスチ レン、ブテン-2-ジオール-1, 4等が挙げられる。 また、カルボキシル基を有する単量体としては、例え ば、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、マレイン 酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸等が挙げられ るが、これらに限定されるものでない。

【0045】更に、水酸基を有する単量体やカルボキシ ル基を有する単量体と共重合させる単量体としては、例 えば、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸 エチル、(メタ)アクリル酸プロピル、(メタ)アクリ ル酸ブチル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、 --(メタ)- アクリル酸シクロヘキシル、-(メタ) アクリル 酸グリシジル等のような(メタ)アクリル酸エステル 類;スチレン、p-メチルスチレン、α-メチルスチレ ンのようなスチレン類;酢酸ビニル、プロピオン酸ビニ ル、酪酸ビニルのようなビニルエステルモノマー類;N ービニルアセトアミド、Nービニルホルムアミド、Nー ビニルピロリドン、Nービニルカプロラクタムのような Nービニル化合物類;メチルビニルエーテル、エチルビ ニルエーテル、ブチルビニルエーテルのようなビニルエ ーテル類;エチレン、プロピレン、ブチレンのようなオ レフイン類等が挙げられ、これらを単独あるいは2種以 上の併用が可能である。

【0046】上記(メタ)アクリロイル基とビニルエーテル基とを共に有する化合物(a)と水酸基及び/又はカルボキシル基を有する化合物(b)との付加反応に用いられる触媒としては、酸が好適である。酸としては、例えば、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、トリクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、ピルビン酸、グリコール酸等の脂肪族モノカルボン酸;シュウ酸、マレイン酸、オキサロ酢酸、マロン酸、フマル酸、酒石酸、クエン酸等の

脂肪族多価カルボン酸;安息香酸、テレフタル酸等の芳 香族カルボン酸;ベンゼンスルホン酸、pートルエンス ルホン酸、pートルエンスルホン酸ピリジニウム塩、p ートルエンスルホン酸キノリニウム塩等の芳香族スルホ ン酸又はその塩;硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸 マグネシウム、硫酸カルシウム、硫酸ニッケル、硫酸 鋼、硫酸ジルコニウム等の硫酸塩;硫酸水素ナトリウ ム、硫酸水素カリウム等の硫酸水素塩;硫酸、塩酸、リ ン酸、ポリリン酸等の鉱酸;リンバ等のモリブデン酸、 リンタングストモリブデン酸、ケイタングストモリブデ 10 ン酸等のヘテロポリ酸;酸性ゼオライト;ベースレジン がフェノール系樹脂又はスチレン系樹脂であり、ゲル 型、ポーラス型又はマクロポーラス型の何れかの形態を 示し、かつ、スルホン酸基及びアルキルスルホン酸基か らなる群より選ばれる少なくとも一種のイオン交換基を 有する酸性イオン交換樹脂等が挙げられる。これら触媒 は単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。こ れらの中でも、シュウ酸、マレイン酸、硫酸水素カリウ ム、塩酸が好ましい。他の酸触媒の場合、付加反応の触 媒として作用するほか、ビニルエーテルのカチオン重合 20 開始剤として作用することがある。したがって温度コン トロールを厳密に行う必要があるが、なかでも塩酸の場 合、カチオン重合開始剤としては作用せず、付加反応に のみ選択的に効くため、温度コントロール幅が広く、製 造面で非常に有利であり、特に好ましい触媒である。

【0047】上記触媒の使用量としては、付加反応に用いる化合物(a)や化合物(b)の種類や組み合わせ等により適宜設定すればよいが、収率、触蝶の安定性、生産性及び経済性の点から、例えば、化合物(a)100重量部に対して、0.0005重量部以上が好ましい。より好ましくは0.001重量部以上である。また、1重量部以下が好ましい。より好ましくは0.5重量部以下である。

【0048】更に、(メタ)アクリロイル基を有する基とカルボキシル基を併せもつ化合物(A2)及び光重合開始剤(B)を含有する光硬化性組成物も本発明の1つである。上記の(メタ)アクリロイル基を有する基とカルボキシル基を併せもつことにより、緻密なパターン形成に充分な光硬化性とアルカリ現像性を発現でき、優れたフォトリソグラフィー性を示し、しかも、焼成時には40優れた易熱分解性を示すことが可能となる。

【0049】上記(メタ)アクリロイル基を有する基とカルボキシル基を併せもつ化合物(A2)を得る方法としては、例えば(1)(メタ)アクリロイル基を有する基をもつ化合物(A1)を得る際に化合物(a)と化合物(b)の割合を水酸基が残存するように反応させ、残存した水酸基に酸無水物を開環付加させてカルボキシル基を導入する方法、(2)(メタ)アクリロイル基を有する基をもつ化合物(A1)を得る際に、化合物(a)と化合物(b)の割合をカルボキシル基が残存するよう 50

に反応させ、カルボキシル基を残存させる方法等が挙げられるが、これらの方法に限定されないのは勿論のことである。

【0050】上記(メタ)アクリロイル基を有する基とカルボキシル基を併せもつ化合物(A2)中のカルボキシル基濃度は、酸価として20~200mg KOH/gの範囲が好ましく、より好ましくは、30~150mg KOH/gの範囲である。酸価が20mg KOH/g以下であると、光照射後、未硬化部分が速やかにアルカリ現像液で除去できにくく、再現性よく高精度なパターン形成が困難になるおそれがあり、また、200mg KOH/g以上になると、光硬化した部分もアルカリ現像時に侵食され易くなり、同様に再現性よく高精度なパターン形成が困難になるおそれがある。

【0051】上記(メタ)アクリロイル基を有する基をもつ化合物(A1)に含有される水酸基に開環付加させてカルボキシル基を導入するのに用いる酸無水物の例としては、無水コハク酸、無水マレイン酸、無水テトラヒドロフタル酸、無水ヘキサヒドロフタル酸、無水フタル酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、無水ナジック酸、無水メチルナジック酸等があり、これらを単独あるいは2種類以上混合して用いることができる。

【0052】また、アルカリ現像に用いる現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、水酸化カルシウム等の金属アルカリ水溶液;アンモニア水溶液;モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノールアミン、ジェチルプロピルアミン、ジェチルプロピルアミン、デルアミン、ジェタノールアミン、トリエタノールアミン、エチレンジアミン、ジェチレントリアミン、ジェチレンイミン、ボリエチレンイミン、ボリエチレンイミン、ボリエチレンイミン等の水溶性有機アミン類の水溶液等が好適であり、これらの1種又は2種以上を混合して使用することができる。特に1.5重量%以下の濃度の希アルカリ水溶液が好適に用いられる。

【0053】本発明の光硬化性組成物には、易熱分解性が損なわれない範囲内で、通常の光硬化性架橋剤を併用することができる。例えば、C1~C18のアルキル(メタ)アクリレート、C1~C8のアルコールエチレンオキサイド誘導体(メタ)アクリレート、C2~C9のジオールジ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ビスフェノールAエチレンオキサイド誘導体ジ(メタ)アクリレート、ドリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトナウ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールへキサ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールへキサ(メ

タ) アクリレート、グリセリンエチレンオキサイド誘導 体トリ (メタ) アクリレート等があり、これらを単独あ るいは2種類以上混合して用いることができる。

【OO54】本発明における光重合開始剤(B)として は、例えば、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケ トン、2, 2-ジメトキシー1, 2-ジフェニルエタン -1-オン、2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フ ェニル] -2-モルホリノプロパン-1-オン、2ーベ ンジルー2ージメチルアミノー1ー(4ーモルホリノフ ェニル) ーブタンー1ーオン、2ーヒドロキシー2ーメ 10 チルー1ーフェニルプロパンー1ーオン、2, 4, 6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、 1- [4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]-2 ーヒドロキシー2ーメチルー1ープロパンー1ーオン、 2, 4-ジエチルチオキサントン、2-クロロチオキサ ントン、2, 4ージメチルチオキサントン、3, 3ージ メチルー4ーメトキシベンゾフェノン、ベンゾフェノ ン、1-クロロ-4-プロポキシチオキサントン、1-(4-イソプロピルフェニル) -2-ヒドロキシ-2-メチルプロパンー1ーオン、1-(4-ドデシルフェニ 20 ル) -2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オ ン、4ーベンゾイルー4′ーメチルジメチルスルフィ ド、4-ジメチルアミノ安息香酸、4-ジメチルアミノ 安息香酸メチル、4ージメチルアミノ安息香酸エチル、 4-ジメチルアミノ安息香酸ブチル、4-ジメチルアミ ノ安息香酸ー2ーエチルヘキシル、4ージメチルアミノ 安息香酸-2-イソアミル、2,2-ジエトキシアセト フェノン、ベンジルジメチルケタール、ベンジルーβー メトキシエチルアセタール、1ーフェニルー1,2ープ ロパンジオン-2-(o-エトキシカルボニル)オキシ 30 ム、oーベンゾイル安息香酸メチル、ビス(4ージメチ ルアミノフェニル)ケトン、4,4'ービスジエチルア ミノベンゾフェノン、4, 4'ージクロロベンゾフェノ ン、ベンジル、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテ ル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピ ルエーテル、ベンゾイン-n-ブチルエーテル、ベンゾ インイソブチルエーテル、ベンゾインブチルエーテル、 pージメチルアミノアセトフェノン、pーtertーブ **チルトリクロロアセトフェノン、p-tert-ブチル** ジクロロアセトフェノン、チオキサントン、2ーメチル 40 チオキサントン、2-イソプロピルチオキサントン、ジ ベンゾスベロン、α, αージクロロー4ーフェノキシア セトフェノン、ペンチルー4ージメチルアミノベンゾエ 一ト等が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、2 種以上を併用してもよい。

【OO55】上記光重合開始剤(B)の使用量として は、本発明の光硬化性組成物を100重量%とすると、 O. 1重量%以上が好ましく、また、25重量%以下が 好ましい。O. 1重量%未満では露光硬化不良を起こす おそれがあり、25重量%を超えると、塗膜性、露光硬 50

化後の被膜の耐摩耗性や耐薬品性等が低下するおそれが ある。より好ましくは、0.5重量%以上であり、ま た、15重量%以下である。

【0056】本発明の光硬化性組成物に、無機粉体

(C) を混合して得られる無機粉体含有光硬化性組成物 は、本発明の光硬化性組成物における性能を充分に発揮 して無機物による成形体や緻密なパターンを形成するこ とができることから、電子材料等の様々な用途、例え ば、プラズマディスプレイパネル(PDP)の隔壁、電 極、抵抗体、蛍光体、カラーフィルター、ブラックマト リックス等の製造やLCD、有機EL素子、プリント回 路基板、多層回路基板、マルチチップモジュール及びL SI等を構成する電極パターンの製造、セラミック基板 上の導体パターンの製造等に好適に適用することができ る。このような無機粉体含有光硬化性組成物もまた、本 発明の一つである。

【OO57】上記無機粉体(C)としては、例えば、P bO-SiO2系、PbO-B2O3-SiO2系、ZnO -SiO2系、ZnO-B2O3-SiO2系、BiO-S iO2系、BiO-B2O3-SiO2系のホウ珪酸鉛ガラ ス、ホウ珪酸亜鉛ガラス、ホウ珪酸ビスマスガラス等の ガラスフリット;酸化コバルト、酸化鉄、酸化クロム、 酸化ニッケル、酸化銅、酸化マンガン、酸化ネオジウ ム、酸化パナジウム、酸化セリウムチペークイエロー、 酸化カドミウム、アルミナ、シリカ、マクネシア、スピ ネル等Na、K、Mg、Ca、Ba、Ti、Zr、AI 等の各酸化物; ZnO: Zn、Zn3(PO4)2: M n、Y2SiO5:Ce、CaWO4:Pb、BaMgA 114 O23 : Eu、ZnS: (Ag, Cd)、Y2 O3 : E u, Y2SiO5: Eu, Y3A | 5O12: Eu, YB O3: Eu、(Y, Gd) BO3: Eu、GdBO3: E u, ScBO3: Eu, LuBO3: Eu, Zn2Si O4: Mn, BaAl 12 O19: Mn, SrA 1 13 O19: Mn、CaAli2Oi9: Mn、YBO3: Tb、BaM g A | 14 O23 : Mn, LuBO3 : Tb, GdBO3 : T b, ScBO3: Tb, Sr6Si3O3Cl4: Eu, Z nS: (Cu, AI) 、ZnS: Ag、Y2O2S: E u、ZnS:Zn、(Y, Cd) BO3:Eu、BaM g A I 12 O23: E u 等の蛍光体粉体等が挙げられる。こ れらは単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよ い。また、本発明である無機粉体含有光硬化性組成物を 導電性パターン形成等に用いる場合には、鉄、ニッケ ル、銅、アルミニウム、銀、金等の導電性粒子を添加す ることにより、目的が達せられる。

【OO58】上記無機粉体(C)の使用量としては、本 発明の無機粉体含有光硬化性組成物を100重量%とす ると、30重量%以上が好ましく、また、95重量%以 下が好ましい。30重量%未満では塗布性や印刷性の低 下、焼成後のシュリンク等の問題が生じるおそれがあ り、95重量%を超えると光硬化性が低下するおそれが

ある。

【0059】本発明の無機粉体含有光硬化性組成物の使用方法としては、例えば、基材の全面又は一部に塗布したり、印刷等によってパターンを形成したり、所定の形状に成形したりした後、紫外線等の光を照射することで硬化させる方法あるいはフォトリソグラフィー法により、硬化パターンや形状を得た後、焼成することが好ましい。本発明の無機粉体含有光硬化性組成物を硬化させて焼成することにより、化合物(A1)や化合物(A2)等の有機成分は分解されて揮散し、無機粉体(C)筒士は融着するので、無機粉体(C)等の無機成分による強固な塗膜、パターン等の成形体等を得ることができる。

【〇〇6〇】更に本発明の光硬化性組成物及び無機粉体 含有光硬化性組成物は、塗布性や印刷性の改善のために 以下に例示するような溶剤を用いてもよい。これらは単 独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。エチレ ングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール モノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピル エーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エ 20 チレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコー ルジエチルエーテル、エチレングリコールジプロピルエ ーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プ ロピレングりコールモノエチルエーテル、プロピレング リコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコール モノブチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエ ーテル、プロピレングリコールジエチルエーテル、ジエ チレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリ コールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノ フェニルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエー 30 テル、ジエチレングリコールジエチルエーテル。

【0061】エチレングリコールモノメチルエーテルア セテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセ テート、エチレングリコールモノプロピルエーテルアセ テート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテ ート、エチレングリコールモノフェニルエーテルアセテ ート、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセテ ート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテ ート、ジエチレングリコールモノプロピルエーテルアセ テート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセ 40 テート、ジエチレングリコールモノフェニルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノプロピルエーテル アセテート、2ーメトキシブチルアセテート、3ーメト キシブチルアセテート、4-メトキシブチルアセテー ト、2ーメチルー3ーメトキシブチルアセテート、3ー メチルー3ーメトキシブチルアセテート、3ーエチルー 3-メトキシブチルアセテート、2-エトキシブチルア セテート、4ーエトキシブチルアセテート、4ープロポ 50

キシブチルアセテート、2ーメトキシペンチルアセテート、3ーメトキシペンチルアセテート、4ーメトキシペンチルアセテート、2ーメチルー3ーメトキシペンチルアセテート、3ーメチルー4ーメトキシペンチルアセテート、4ーメチルー4ーメトキシペンチルアセテート。

【0062】アセトン、メチルエチルケトン、ジエチル ケトン、メチルシソブチルケトン、エチルイソブチルケ トン、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、プロピ オン酸メチル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸プロ ピル、プロピオン酸イソプロピル、2-ヒドロキシプロ ピオン酸メチル、2ーヒドロキシプロピオン酸エチル、 2-ヒドロキシー2-メチル、メチルー3-メトキシプ ロピオネート、エチルー3ーメトキシプロピオネート、 エチルー3ーエトキシプロピオネート、エチルー3ープ ロポキシプロピオネート、プロピルー3-メトキシプロ ピオネート、イソプロピルー3-メトキシプロピオネー ト、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸プロピル、乳酸イソ プロピル、乳酸ブチル、乳酸アミル、エトキシ酢酸エチ ル、オキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3-メチルブ タン酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピ ル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸イソアミル、 炭酸メチル、炭酸エチル、炭酸プロピル、炭酸ブチル、 ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロ ピル、ピルビン酸ブチル、アセト酢酸メチル、アセト酢 酸エチル、ベンジルメチルエーテル、ベンジルエチルエ ーテル、ジヘキシルエーテル、酢酸ベンジル、安息香酸 エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、γー ブチロラクトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、シク ロヘキサノン、メタノール、エタノール、プロパノー ル、ブタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、 エチレングリコール、ジエチレングリコール、グリセリ

【0063】上記溶剤の使用量としては、光硬化性組成物又は無機粉体含有光硬化性組成物100重量部に対し、1000重量部以下、好ましくは500重量部以下含有させることができる。

【0064】本発明では、更に必要に応じて増感剤、熱重合禁止剤、可塑剤、界面活性剤、湿潤剤、消泡剤、レベリング剤、その他の添加剤を用いてもよい。これらはそれぞれ単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0065】本発明の光硬化性組成物は、充分な光硬化性を有し、フォトリソグラフィー法を用いた場合には、高解像度のパターンが得られ、しかも、焼成時の熱分解性に優れるものであり、また、本発明の無機粉体含有光硬化性組成物は、焼成時の有機成分の熱分解性に優れており、有機成分の残存が極めて少ない無機成形体や無機パターン等を得られるものであるので、印刷、フォトリソグラフィー法等により、プラズマディスプレイパネル

(PDP)の隔壁、電極、抵抗体、蛍光体、カラーフィルター、ブラックマトリックス等の製造やLCD、有機EL素子、プリント回路基板、多層回路基板、マルチチップモジュール及びLSI等を構成する電極パターンの製造、セラミック基板上の導体パターンの製造等に好適に適用することができる。

[0066]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定されるものではない。なお、特に断りのない限り、「部」は、「重量部」を、「%」は、「重量%」を意味するものとする。

【0067】合成例1

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備えた1リットルのフラスコに、トリメチロールプロパン134g(水酸基=3mol)とメタクリル酸2ー(ビニロキシエトキシ)エチル(以下、「VEEM」と呼ぶ)600g(3mol)を入れて攪拌し、60℃に加熱して均一な混合液とした。続いてこれを25℃に冷却し、塩酸0.104g(35%水溶液、HCI成分とし20て0.01mol)をビス(2ーメトキシエチル)エーテル10gで希釈した溶液を発熱に注意しながらゆっくり滴下した。発熱が緩やかになったところで60℃に昇温し、4時間反応を行った。このようにして得られた反応物(1)をIRにより分析したところ、水酸基に起因する3500cm⁻¹付近のピークはほぼ消失していた。

【0068】合成例2

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備えた1リットルのフラスコに、充分脱水したポリグリセリン (商品名:ポリグリセリン#750、阪本薬品工業 30社製) 263g(水酸基=約3.5mol)とVEEM 700g(3.5mol)を入れて攪拌し、25℃で、塩酸1.1g(35%水溶液、HCI成分として0.011mol)をビス(2-メトキシエチル)エーテル10gで希釈した溶液を発熱に注意しながらゆっくり滴下した。発熱が緩やかになったところで60℃に昇温し、4時間反応を行った。このようにして得られた反応物(2)をIRにより分析したところ、水酸基に起因する3500cm⁻¹付近のピークはほぼ消失していた。

【0069】合成例3

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備えた1リットルのフラスコに、充分脱水したポリグリセリン (商品名:ポリグリセリン#750、阪本薬品工業社製)263g(水酸基=約3.5mol)、VEEM420g(2.1mol)、トリエチレングリコールジビニルエーテル141.6g(0.7mol)を入れて攪拌し、25℃で、塩酸1.1g(35%水溶液、HCl成分として0.011mol)をビス(2-メトキシエチル)エーテル10gで希釈した溶液を発熱に注意しながらゆっくり滴下した。発熱が緩やかになったところ50

で60°Cに昇温し、4時間反応を行った。このようにして得られた反応物(3)を I Rにより分析したところ、水酸基に起因する3500 c m^{-1} 付近のピークはほぼ消失していた。

【0070】合成例4

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備 えた〇、5リットルのフラスコに、メタクリル酸メチル 50g(O. 5mol)、メタクリル酸2-ヒドロキシ エチル65. 1g(0.5mol)とビス(2-メトキ 10 シエチル) エーテル 1 7 3. 5 g を入れ、充分窒素置換 した後、70℃に昇温した。続いてnードデシルメルカ プタン0.61gを投入した後、2,21ーアゾビス (2, 4-ジメチルバレロニトリル) 0. 58gをビス (2-メトキシエチル) エーテルに溶解して1時間かけ て系内に投入し、70℃で5時間かけて重合を行った。 得られたメタクリル系重合体とビス(2-メトキシエチ ル) エーテルの混合液289gに対して禁止剤としての 4-ヒドロキシー2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリ ジノオキシルO. 17gとVEEM50g(0.25m o I) を入れて攪拌し、25℃で、塩酸 O. 078g (35%水溶液、HCI成分として7.5×10⁻⁴ mo 1)をビス(2-メトキシエチル)エーテル10gで希 釈した溶液を発熱に注意しながらゆっくり滴下した。発 熱が緩やかになったところで60℃に昇温し、6時間反 応を行った。このようにして得られた硬化性樹脂溶液 (4) をIRにより分析したところ、水酸基に起因する 3500cm⁻¹付近のピークの減少が確認された。

【0071】合成例5

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備 えた0.5リットルのフラスコに、メタクリル酸メチル 60g(0.6mol)、メタクリル酸28.8g (O. 4mol) とビス(2ーメトキシエチル)エーテ ル134. 1gを入れ、充分窒素置換した後、70℃に 昇温した。続いてnードデシルメルカプタン0.61g を投入した後、2, 2′-アゾビス(2, 4-ジメチル バレロニトリル) 0. 45gをビス(2-メトキシエチ ル) エーテルに溶解して1時間かけて系内に投入し、7 О℃で5時間かけて重合を行った。得られたメタクリル 系重合体とビス(2-メトキシエチル)エーテルの混合 40 液224gに対して禁止剤としての4-ヒドロキシー 2. 2. 6. 6ーテトラメチルピペリジノオキシルO. 13gとVEEM40g(0.2mol)を入れて攪拌 し、25℃で、塩酸O. 063g(35%水溶液、HC I成分として6×10⁻⁴moI)をビス(2-メトキシ エチル)エーテル10gで希釈した溶液を発熱に注意し ながらゆっくり滴下した。発熱が緩やかになったところ で60°Cに昇温し、3時間反応を行った。このようにし て得られた硬化性樹脂溶液(5)の酸価を測定したとこ ろ、43mgKOH/gであった。

【0072】合成例6

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備えたの、5リットルのフラスコに、合成例3で合成した重合体とビス(2ーメトキシエチル)エーテルの混合液339g、テトラヒドロ無水フタル酸38g(0.25mol)とテトラフェニルホスホニウムブロミド1.51gを入れて、ミックスガス雰囲気下で100℃で4時間かけて水酸基への酸無水物付加反応を行った。このようにして得られた硬化性樹脂溶液(6)の酸価は37mgKOH/gであった。

【0073】合成例7

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備えた1リットルのフラスコに、充分脱水したポリグリセリンは商品名:ポリグリセリン#750、阪本薬品工業社製)263g(水酸基=約3.5mol)とアクリル酸2ー(ビニロキシエトキシ)エチル(以下、「VEEA」と呼ぶ)651g(3.5mol)を入れて攪拌し、25℃で、塩酸1.1g(35%水溶液、HCI成分として0.011mol)をビス(2ーメトキシエチル)エーテル10gで希釈した溶液を発熱に注意しながらゆっくり滴下した。発熱が緩やかになったところで60℃に昇温し、4時間反応を行った。このようにして得られた反応物(7)をIRにより分析したところ、水酸基に起因する3500cm⁻¹付近のピークはほぼ消失していた。

【0074】合成例8

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備 えた0. 5リットルのフラスコに、メタクリル酸メチル 50g(0.5mol)、メタクリル酸2-ヒドロキシ エチル65. 1g(0.5mol)とビス(2-メトキ シエチル) エーテル 1 7 3. 5 g を入れ、充分窒素置換 30 した後、70℃に昇温した。続いてnードデシルメルカ プタン0 61gを投入した後、2,2'ーアゾビス (2, 4ージメチルバレロニトリル) 0. 58gをビス (2-メトキシエチル) エーテルに溶解して1時間かけ て系内に投入し、70℃で5時間かけて重合を行った。 得られたメタクリル系重合体とビス(2-メトキシエチ ル) エーテルの混合液289gに対して禁止剤としての 4-ヒドロキシー2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリ ジノオキシルO. 17gとVEEA46. 5g(O. 2 5mol)を入れて攪拌し、25℃で、塩酸0.078 40 g (35%水溶液、HC I 成分として7.5×10⁻⁴ m o I) をビス(2ーメトキシエチル) エーテル 1 O g で 希釈した溶液を発熱に注意しながらゆっくり滴下した。 発熱が緩やかになったところで60°Cに昇温し、6時間 反応を行った。このようにして得られた硬化性樹脂溶液 をIRにより分析したところ、水酸基に起因する350 Ocm⁻¹ 付近のピークの減少が確認された。得られた硬 化性樹脂溶液に更にテトラヒドロ無水フタル酸38g (O. 25mol) とテトラフェニルホスホニウムブロ

O°で4時間かけて水酸基への酸無水物付加反応を行った。このようにして得られた硬化性樹脂溶液(8)の酸価は38mgKOH/gであった。

【0075】合成例9

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備 えた0.5リットルのフラスコに、メタクリル酸メチル 60g(0.6mol)、メタクリル酸28.8g (O. 4mol) とビス (2-メトキシエチル) エーテ ル134. 1gを入れ、充分窒素置換した後、70℃に 昇温した。続いてnードデシルメルカプタン0.61g を投入した後、2,2'-アゾビス(2,4-ジメチル バレロニトリル)0. 45gをビス(2-メトキシエチ ル)エーテルに溶解して1時間かけて系内に投入し、7 0℃で5時間かけて重合を行った。得られたメタクリル 系重合体とビス (2ーメトキシエチル) エーテルの混合 液224gに対して禁止剤としての4-ヒドロキシー 2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジノオキシル 0. 13g、エステル化触媒としてのテトラフェニルホスホ ニウムブロミド1.01gとメタクリル酸グリシジル2 8.4g(0.2mol)を入れて攪拌し、110℃で 4時間反応を行った。このようにして得られた硬化性樹 脂溶液(9)の酸価を測定したところ、45mgKOH **/gであった。**

【0076】実施例1~8及び比較例1~2 得られた各反応物及び硬化性樹脂溶液を用い、表1に示す組成(重量部)に従って感光性樹脂組成物を調製し、以下の方法で、熱分解性、溶剤現像性、及び、アルカリ現像性の評価を行った。それらの結果を表2に示す。 【0077】

【表 1 】

ミド1.50gを入れて、ミックスガス雰囲気下で10 50

ı											
					丸	実施例				光数函	<u>[4</u>]
		1	2	က	4	5	9	7	8	Ţ	2
	反応物(1)	12	-	-	*	_	_	-	-	1	ı
	反応物(2)	ı	21	1	1	-	ı	1	-	ı	l
10 94	反応物(3)	١	-	17	1	-	1	1	f	Į.	ı
2 位:	硬化性樹脂溶液(4)	-	_	1	100	1	-	1	-	1	
B 6	硬化性樹脂溶液(5)	-	į	ı	1	100	!	1	1	ı	ı
翠竹	硬化性樹脂溶液(6)	I	1	1	ı	1	100	-	1	Į	1
삼 (反応物(7)	1	1	-	ı	ı	ı	21	1	I	١
细胞	硬化性树脂溶液(8)	ı	ı	-	-	-		-	100	ş	1
品	硬化性樹脂溶液(9)	1	ı	ı	ı	1	1	1	1	1	100
)	TMPTMA	_	1	1	1	i	1	1	1	21	ı
	PMMA	49	67	49		-	_	49	_	49	1
	ピス(2ーメーキッエチル)エーナル	30	30	30	ı		1	30	1	30	

【OO78】表1において、「TMPTMA」は、トリ メチロールプロパントリメタクリレートであり、「PM MA」は、ポリメチルメタクリレート(数平均分子量= 35000、重量平均分子量=50000)である。 [0079] 【表2】

				実施	包例				比	交例
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
熱分解性 (重量減少率が98%となる温度(℃))	420	432	430	435	440	447	470	465	485	490
溶剤現像性	0	0	Δ	0	_	-	0		0	
アルカリ現像性	-	_		_	0	0	_	0	_	0

【0080】評価方法

[熱分解性] 各感光性樹脂組成物中の溶剤以外の成分1 00部に対して光重合開始剤であるイルガキュア907 (チバ・スペシャリティー・ケミカルズ社製) 5部を添 加し、ガラス板上に20~30μmの厚さに塗布した 後、熱風循環式乾燥炉中において80℃で1時間乾燥さ せた。その上から透明なフィルムをかぶせて250Wの 超高圧水銀灯で2000mJ/cm²の光量を照射し、 50 上に20~30μmの厚さに塗布した後、熱風循環式乾

硬化塗膜を得た。この硬化塗膜の熱分解性をTGA(T hermal Gravity Analysis, M ac Science社製、TG-DTA2000)に よって調べた。空気雰囲気下で20℃/分の昇温速度で 25℃から500℃まで加熱し、重量減少率が98%と なる温度を測定した。

【〇〇81】〔溶剤現像性〕各感光性樹脂組成物を銅板

燥炉中において80℃で1時間乾燥させて塗膜を得た。次いで、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートを使用して、30℃で60秒間現像を行い、残存する塗膜を目視で評価し、完全に現像されているものをO、付着物がやや残るものを△、付着物が多く残るものを×とした。

【0082】 「アルカリ現像性」各感光性樹脂組成物を 銅板上に20~30μmの厚さに塗布した後、熱風循環 式乾燥炉中において80℃で1時間乾燥させて塗膜を得 た。次いで、1%Na2CO3水溶液を使用して、30 10 ℃で60秒間現像を行い、残存する塗膜を目視で評価 し、完全に現像されているものを○、付着物がやや残る ものを△、付着物が多く残るものを×とした。

【0083】実施例9~16

表3に示す配合組成(重量部)に従って配合した組成物 をセラミック3本ロールで混練し、感光性ペースト組成 物を得た。これを銅板上に20~30μmの厚さに塗布した後、熱風循環式乾燥炉中において80℃で1時間乾燥させて塗膜を得た。得られた塗膜の上にパターンフィルムをかぶせ、250Wの超高圧水銀灯で2000mJ/cm²の光量を照射した。次いで、表3に示す現像を使用して、各塗膜を30℃で60秒間現像を行った後、表3に示す焼成温度(600~800℃)で10分間焼成して、得られたラインパターンを目視で評価した。評価は、露光部と未露光部のコントラストがはっきり識別され、断線、短絡線等がないものを〇、露光部のエッチングが不充分なものを△、エッチングができない、又は全体が溶解しているものを×とした。結果をまとめて表3に示す。

[0084]

【表3】

			1							
			9	10	11	12	13	14	15	16
配	硬	実施例1の感光性樹脂組成物	100	100	_		_			
合	化性	実施例2の感光性樹脂組成物		_	100	100		_		_
組成	樹	実施例5の感光性樹脂組成物	_	_	_	_	100	100		_
~	脂	実施例6の感光性樹脂組成物	_	_		_	_	_	100	100
重量	粉無 末機	ガラスフリット	140	_	140	_	140	_	140	_
部)		銀粉末	_	210	_	210	_	210	_	210
	イルガキュア907		3.5	3.5	3.5	3.5	3	3	3	3
	温度(℃) レ成形性の評価 .液		600	800	600	800	600	800	600	800
			0	0	0	0	0	0	0	0
見像液			1	1	1	1	2	2	2	2

【0085】表3において、「ガラスフリット」は、Z 30 n O・P b O・B 2 O 3 ・S i O 2 系ガラスフリットであり、「イルガキュア907」は、チバ・スペシャリティー・ケミカルズ社製の光重合開始剤である。また、「現像液」の欄における「1」は、現像液1であるプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートであり、「2」は、現像液2である1%Na2 CO3水溶液

である。

[0086]

【発明の効果】本発明の光硬化性組成物及び無機粉体含有光硬化性組成物は、上述のような構成からなり、充分な光硬化性を有し、フォトリソグラフィー法を用いた場合には、高解像度のパターンが得られ、しかも、焼成時の熱分解性に優れるものである。

フロントページの続き

F ターム(参考) 2H025 AA02 AA17 AB14 AB17 AC01 AD01 BC14 BC42 BC83 CA00 CC08 CC09 CC20 FA17 4J011 PA04 PA07 PA13 PA14 PA15 PB22 PB27 PC02 4J027 AC02 AC03 AC04 AC06 AC07 CA14 CA18 CA19 CA32 CA33 CA36 CB10 CC04 CC05 CD10 10 4J100 AL75P BA02P BA08P BC04P BC43P CA01 CA04 JA37

JA38